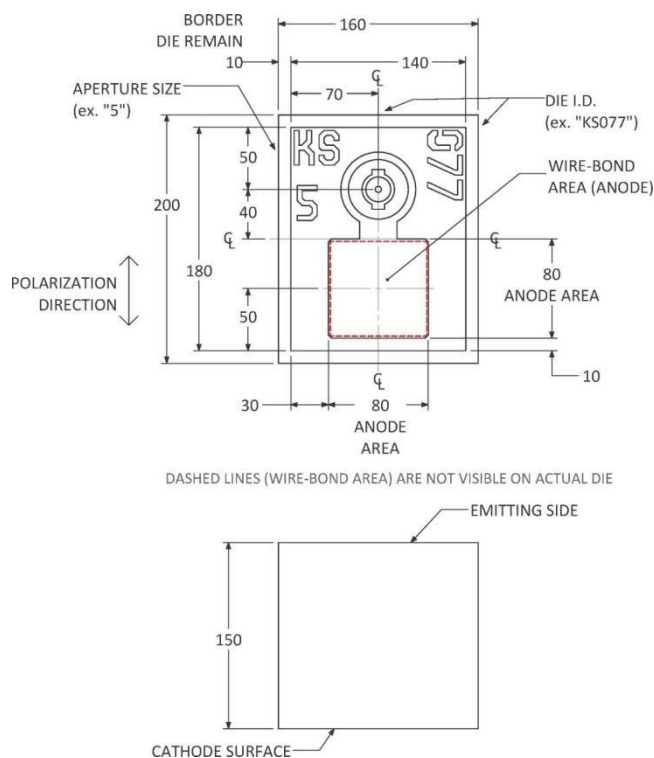


795nm VCSEL 低功耗芯片 GaAs 0.13mW

(Group3 Ta=80±10°C)



产品特点

包装: 裸片, 芯片工艺: GaAs 垂直腔面发射激光器, 激光波长: 795nm, 辐射剖面: 单模, ESD: 250 V acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 1A)

产品型号

V00145-Group3

应用领域

原子钟

磁力计

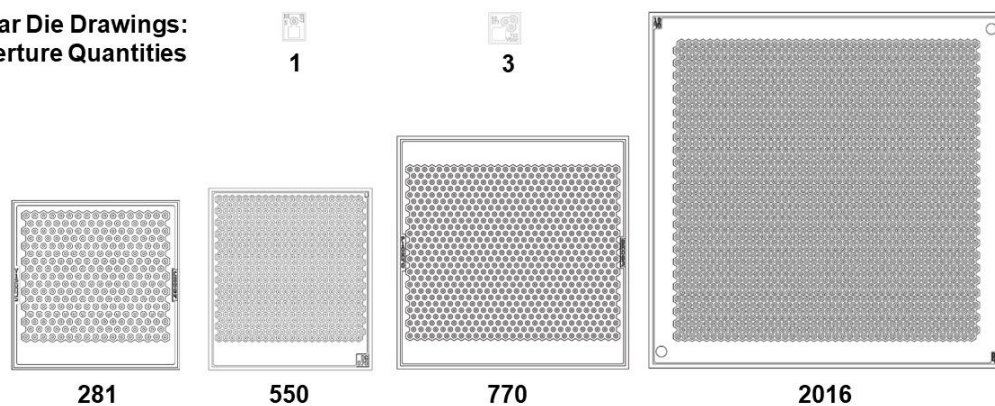
核心参数

795nm

通用参数

Vixar 模具图纸：孔径数量

Vixar Die Drawings:
Aperture Quantities



我们目前有以下标准部件可供样品和批量生产

标准产品组合 - 低功耗芯片

型号	波长	模具细节	建议 Max. 峰值功率 CW, 100% DC	注意
单模				
V00145	795nm	0.16 mm x 0.20 mm 单孔径	0.15mW	线宽<100MHz, +/-0.5nm 偏振稳定
V00140	895nm	0.16 mm x 0.20 mm 单孔径	0.2mW	线宽<100MHz, +/-0.5nm 偏振稳定
多模				
V00146	680nm	0.22 mm x 0.22 mm 单孔径	7mW	可见光, 效率提高, 非高斯 光束形状 偏振稳定

标准产品组合 – 高功率芯片 – 850 nm

型号	模具细节	建议 Max. 峰值功率 CW, 100% DC	建议 Max. 峰值功率 100 μ s, 1% DC	建议 Max. 峰值功率 5 ns, 0.1% DC
V00151	0.52 mm x 0.52 mm 100 个孔径	0.5W	1W	5W
V00027	0.87 mm x 0.87 mm 281 个孔径	2W	6W	13W
V00124	0.90 mm x 1.00 mm 550 个孔径	3W	9W	35W
V00029	1.26 mm x 1.26 mm 770 个孔径	4W	12W	36W
V00133	1.99 mm x 1.99 mm 1672 个孔径	6W	20W	78W

标准产品组合 – 高功率芯片 – 940 nm

型号	模具细节	建议 Max. 峰值功率 CW, 100% DC	建议 Max. 峰值功率 100 μ s, 1% DC	建议 Max. 峰值功率 5 ns, 0.1% DC
V00059	0.87 mm x 0.87 mm 281 个孔径	2W	6W	13W
V00081	0.90 mm x 1.00 mm 550 个孔径	3W	8W	35W
V00156	0.90 mm x 1.00 mm 550 孔径 多结 (3J)	4W	12W	110W
V00063	1.26 mm x 1.26 mm 770 个孔径	4W	11W	36W
V00132	1.99 mm x 1.99 mm 1672 个孔径	6W	20W	76W

VCSEL 低功耗芯片 GaAs 795nm Max. 额定值

$T_a = 80^\circ\text{C}$

参数	符号	值
----	----	---

操作/焊接温度 DC = 100%	T_S	Min. 值 Max. 值	-20°C 110°C
储存温	T_{stg}	Min. 值 Max. 值	-40°C 125°C
正向电流 (保持单模) 直流操作; DC = 100%; $T_S = 75^\circ\text{C}$	I_f	Max. 值	1.5 mA
正向电流 直流操作; DC = 100%; $T_S = 75^\circ\text{C}$	I_f	Max. 值	3mA
反向电压	不适合反向操作		
ESD 耐电压 acc. to ANSI/ESDA/JEDEC JS-001 (HBM, Class 1A)	V_{ESD}	Max. 值	250 V

注意:超出 I_f 对 Max. 额定值范围的应力可能会对设备造成永久性损坏。

特征: $T_a = 80^\circ\text{C}$, $I_f = 1.4 \text{ mA}$; DC = 100% - Group 3

参数	符号		值
正向电流	V_F	典型值	1.8 V
输出功率	Φ	典型值	0.13 mW
阈值电流	I_{th}	典型值	0.75 mA
斜率效能	SE	典型值	0.21 W / A
单模抑制比	SMSR	Min. 值	20 dB
偏振消光比 5)	PER	Min. 值	15 dB
峰值波长	λ_{peak-v}	Min. 值 典型值 Max. 值	794.5 nm 795 nm 795.5 nm
光谱线宽度	$\Delta\lambda_{linewidth}$	Max. 值	100 MHz
调频调制带宽	F_m	Min. 值	3.4 GHz
波长温度系数	TCL	典型值	0.055 nm / K
半峰全宽处视场(50% of Φ_{max})	ϕ_x ϕ_y	典型值 典型值	12° 12°

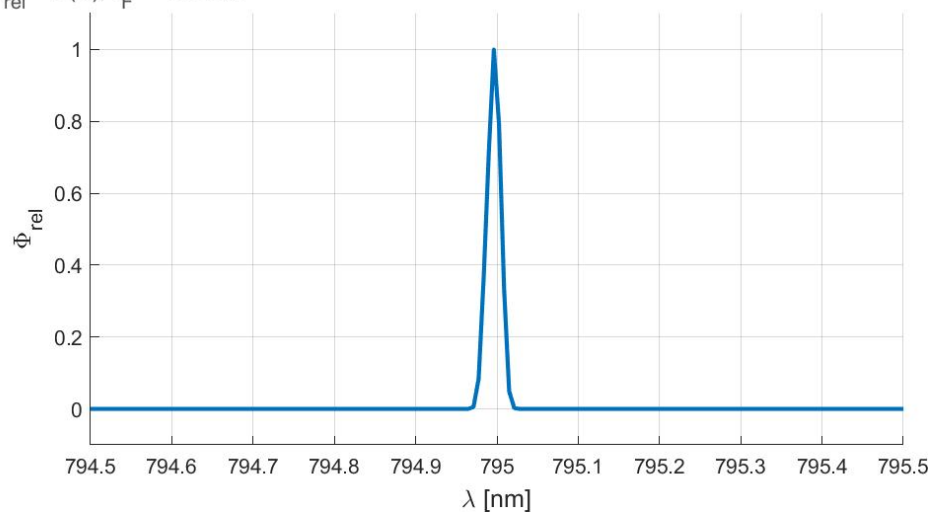
1/e ² 处 视场	φ_x	典型值	20°
	φ_y	典型值	20°

注意:波长,输出功率根据操作温度和电压的变化而变化。

相对光谱发射

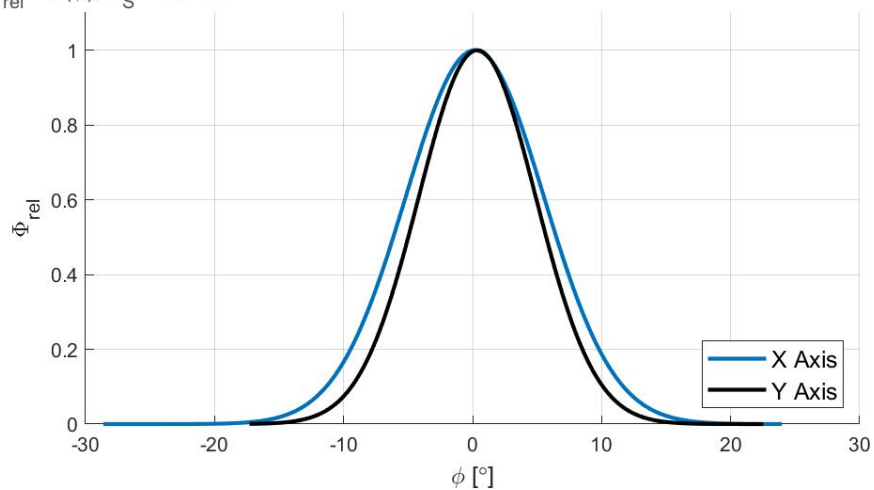
相对光谱发射

$$\Phi_{\text{rel}} = f(\lambda); I_F = 1.4 \text{ mA}$$

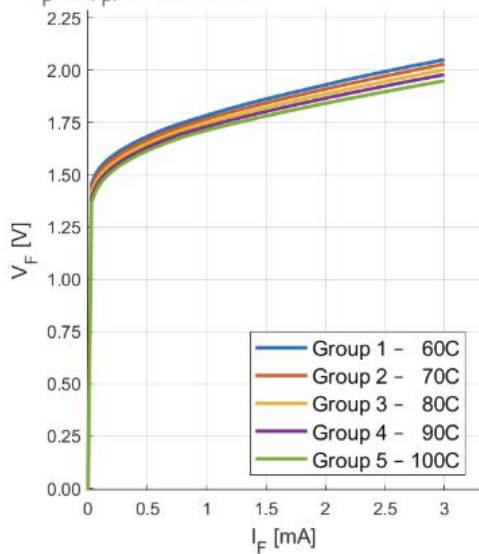


辐射特征

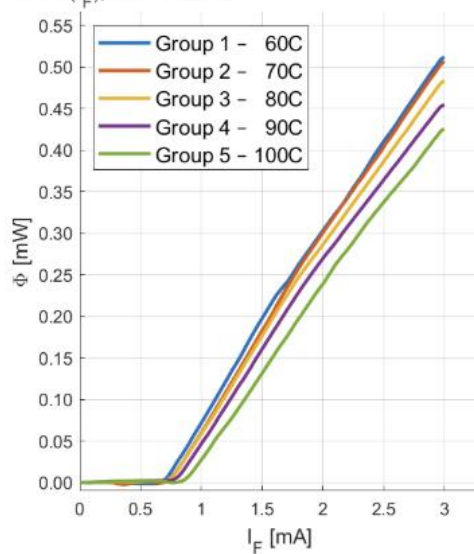
$$\Phi_{\text{rel}} = f(\phi); T_S = 60 \text{ }^{\circ}\text{C}$$



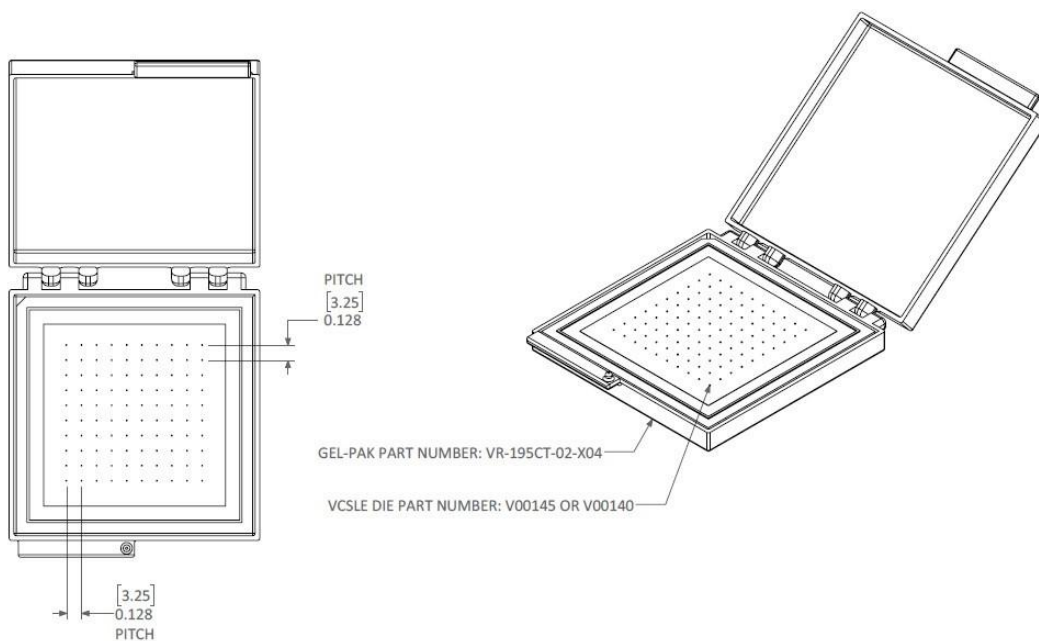
正向电流 1) 2)
 $V_F = f(I_F)$; DC = 100 %



光输出功率 1) 2)
 $\Phi = f(I_F)$; DC = 100 %



包装



注意事项

根据操作模式的不同，这些设备发射出高度集中的可见光和非可见光，这可能对人眼有害。包含这些设备的产品必须遵循 IEC 60825-1 中给出的安全预防措施。

除其他物质外，该装置的子组件还含有金属填充材料，包括银。金属填充材料可能会受到含有侵略性物质的环境影响。因此，我们建议客户在存储、生产和使用过程中尽量减少设备接触腐蚀性物质。当使用上述试验进行试验时，显示出可见变色的装置在规定的试验持续时间内未显示出故障限值范围内的性能偏差。

IEC60810 中描述了相应的故障限值。

术语

1) 典型值：由于半导体器件制造工艺的特殊条件，技术参数的典型数据或计算关联只能反映统计数字。这些不一定对应于每个产品的实际参数，这些参数可能不同于典型值和计算相关或典型特征线。由于技术改进，这些典型值数据将被更改，恕不另行通知。

2) 测试温度: $T_A = 85^{\circ}\text{C} \pm 2^{\circ}\text{C}$

3) 尺寸公差: 除非图纸中另有说明，公差以 ± 0.1 规定，尺寸以 mm 规定。

4) 波长: 连续波长测量，分辨率 $\pm 0.1 \text{ nm}$ 。

5) 偏振: 在安装或封装引起的模具应力条件下，偏振消光比会降低。

订购信息

描述	工作模式	订购代码
Group 1 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	$T_a = 60 \pm 10^{\circ}\text{C}$; $I_F = 1.4 \text{ mA}$; DC = 100%, 795nm	V00145 Group: 1
Group 2 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20	$T_a = 70 \pm 10^{\circ}\text{C}$; $I_F = 1.4 \text{ mA}$; DC = 100%, 795nm	V00145 Group: 2
Group 3 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	$T_a = 80 \pm 10^{\circ}\text{C}$; $I_F = 1.4 \text{ mA}$; DC = 100%, 795nm	V00145 Group: 3
Group 4 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	$T_a = 90 \pm 10^{\circ}\text{C}$; $I_F = 1.4 \text{ mA}$; DC = 100%, 795nm	V00145 Group: 4
Group 5 - Die; 2222; 795; S; 1M; S5,S6,S7; 0.13mW; 0.16X0.20mm	$T_a = 100 \pm 10^{\circ}\text{C}$; $I_F = 1.4 \text{ mA}$; DC = 100%, 795nm	V00145 Group: 5